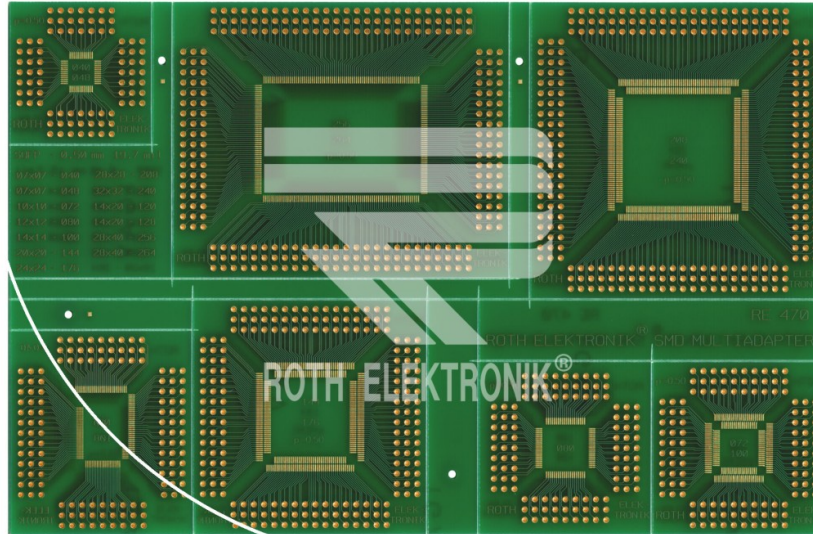


Multiadaptador SMD-QFP



RE470



- epóxido FR4 1,50 mm, por dos lados 35 µm CU
- lados de dos componentes con una superficie terminal química de níquel / oro aplicado por ebullición y mascarar inhibidoras de la soldadura
- agujeros con contactos metalizados de Ø 1,00 mm
- distancia entre zonas terminales 0,40 mm y 0,50 mm
- placa de circuito impreso de adaptación para 23 SMD-QFP diferentes
- puntos de ruptura controlada prearrayados para separar módulos individuales de la placa de circuito impreso
- bajo demanda se ponen a disposición gratuitamente los datos Gerber para la fabricación de la máscara inhibidora de la soldadura y impresión de pasta de soldar
- tamaño 132 x 203 mm

No.	Pitch	Pin	mil	Tamaño (mm)
RE470-01	S 0,500 mm	QFP 40, 48	19,7	7 x 7
	S 0,400 mm	QFP 80	15,7	10 x 10
RE470-02	S 0,500 mm	QFP 80	19,7	12 x 12
	S 0,400 mm	QFP 100, 108	15,7	12 x 12
RE470-03	R 0,500 mm	QFP 120, 128	19,7	14 x 20
	R 0,400 mm	QFP 100, 108	15,7	10 x 14
RE470-04	S 0,500 mm	QFP 72, 100	19,7	10 x 10
	S 0,400 mm	QFP 12	15,7	14 x 14
RE470-05	S 0,500 mm	QFP 144, 176	19,7	20 x 20, 24 x 24
	S 0,400 mm	QFP 184	15,7	20 x 20
RE470-06	R 0,500 mm	QFP 256, 264	19,7	28 x 40
	R 0,400 mm	QFP 224, 232	15,7	20 x 28
RE470-07	S 0,500 mm	QFP 208, 240	19,7	28 x 28, 32 x 32
	S 0,400 mm	QFP 264	15,7	28 x 28